



2024年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

### マレーシアでのシリコンパーツ事業新会社設立、既存子会社の増資と特定子会社への異動 及び設備投資（新工場設置）に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、昨日開催の取締役会において、マレーシア南部地区におけるシリコンパーツ製造子会社 Ferrotec Silicon (Malaysia) SDN BHD（以下、「FTHSM」）の設立、及び同地区での新工場建設を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。  
なお、本件に伴い FTHSM への出資を行うため日本子会社のフェローテックシリコンジャパン株式会社（以下、「FTHSJ」）の増資を行うことにより、FTHSJ が特定子会社に異動となりますため、あわせてお知らせいたします。

記

#### 1. 背景、狙い

- ・当社半導体製造用部材（半導体マテリアル製品）の一つであるシリコンパーツ事業は、近年の半導体製造装置の需要増大に伴い急速な成長を遂げました。生産面では中国の杭州、銀川、常山の生産拠点を有し、顧客の旺盛な需要に対して安定的な供給を実現し、世界的な大手顧客とも長期的な信頼関係を築いてきました。
- ・ただ、昨今の経営環境の変化から、大手顧客の生産拠点が東南アジアを含め中国以外にシフトしていることを鑑み、この度マレーシア南部地区での新工場建設を決定しました。同地区での生産を通じて、顧客需要の取込みを強化し、更なる成長を目指します。
- ・新工場に関しては、2023年7月19日付開示「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社におけるマレーシアでの設備投資（新工場建設）に関するお知らせ」でお知らせした、Ferrotec Power Semiconductor Malaysia Sdn. Bhd. (FLHM) の工場敷地を賃借するかたちで設置します。これにより、工場立上げのスピードアップと投資金額の抑制を狙います。
- ・また、FTHSM 設立に関しては、シリコンパーツ製造の中核子会社である杭州盾源聚芯半導体科技有限公司 (FTHS) が FTHSJ を通じて出資をいたします。本出資に伴い FTHSJ の資本金が当社資本金の10%を超える出資となる見込みであるため、特定子会社への異動をあわせてお知らせするものです。

#### 2. 子会社資本金の増減

		FTHSJ	新会社(FTHSM)
(1)	現 行 資 本 金	1 億円	—
(2)	今 回 増 資 額	28 億 8,855 万円	1 億 3,035 万中国元 (約 29 億円)
(3)	増資後登録資本金	29 億 8,855 万円	1 億 3,035 万中国元 (約 29 億円)

※為替レートは1中国元=22.16円

### 3. 設備投資（新工場）の概要

(1) 投資金額	1億3,035万中国元（約29億円） ※1中国元=22.16円 うち工場改修費用： 3,900万円（約9億円） 機械・設備等： 9,135万円（約20億円）
(2) 新工場建設地	マレーシア南部地区柔仏州新山地区
(2) 建屋総床面積	約6,000㎡
(3) スケジュール	設備発注開始：2024年10月 内装工事開始：2024年12月 設備据付完了：2025年5月
(4) 操業開始予定	2025年8月

### 4. 子会社の概要

#### 1) 新会社 (FTHSM)

(1) 名称	Ferrotec Silicon (Malaysia) SDN BHD (FTHSM)	
(2) 所在地	マレーシア南部地区柔仏州新山地区	
(3) 代表者の役職・氏名	法定代表者 蘇錦發	
(4) 事業内容	半導体用シリコンパーツの研究開発、生産と販売等	
(5) 資本金	1億3,035万中国元（約29億円） ※1中国元=22.16円	
(6) 設立年月日	2024年7月中（予定）	
(7) 大株主及び持ち分比率	フェローテックシリコンジャパン株式会社(FTHSJ) 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社連結子会社であるFTHSJが議決権の100%を保有する子会社
	人的関係	当社代表取締役が当該子会社の董事を兼任
	取引関係	該当事項はありません

#### 2) FTHSJ（特定子会社に異動）（2024年6月30日現在）

(1) 名称	フェローテックシリコンジャパン株式会社(FTHSJ)	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋2-3-4	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石月 寿宏	
(4) 事業内容	半導体用シリコンパーツ、シリコン材料、石英坩堝の販売等	
(5) 資本金	1億円	
(6) 設立年月日	2022年12月6日	
(7) 大株主及び持ち分比率	杭州盾源聚芯半導体科技有限公司(FTHS) 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社連結子会社であるFTHSが議決権の100%を保有する子会社
	人的関係	当社取締役が当該子会社の取締役を兼任
	取引関係	該当事項はありません
(9) 最近2年間の財政状態及び経営成績（単位：百万円）		
決算期	2022年12月期	2023年12月期
純資産	178	158
総資産	178	181
1株当たり純資産(円)	0.99	0.88
売上高	0	100
当期純利益	-1	-19
1株当たり配当金(円)	—	—

3) FTHS (2024年6月30日現在)

(1) 名 称	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司(FTHS)	
(2) 所 在 地	浙江省杭州市濱江区濱康路 668 号 C 棟	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4) 事 業 内 容	半導体用シリコンパーツの研究開発、生産と販売等	
(5) 資 本 金	3 億中国元 (約 66 億円) ※ 1 中国元=22.16 円	
(6) 設 立 年 月 日	2018 年 12 月 18 日	
(7) 大株主及び持ち分比率	寧夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司(FTNC) 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社であるFTNCが議決権の100%を保有する子会社
	人 的 関 係	当社代表取締役が当該子会社の董事長を兼任
	取 引 関 係	該当事項はありません

5. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以 上